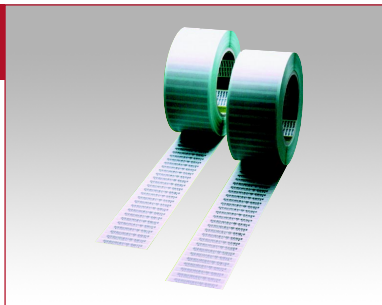


## DURATACK P

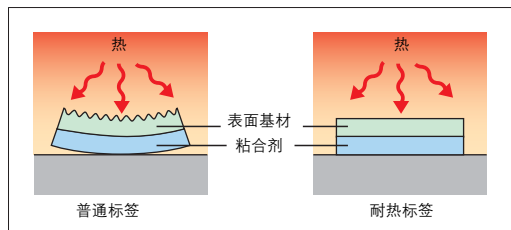
### 可以应用于印制电路板无铅焊接工序的标签

采用日东电工的粘合剂技术和以聚酰亚胺膜为基材的白色耐热覆膜技术, 实现了其耐热性和条形码读取性 (白色性)。

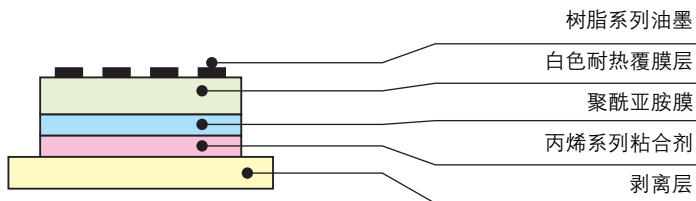


### 特点

- 该标签以聚酰亚胺膜为基材。具有优良的耐热性 (300℃) 和耐溶剂性。主要用于印制电路板的焊接工序中。
- 可以利用 DURAPRINTER 等热敏打印机进行现场印刷。
- 通过与 DURAINK H (专用墨带) 的组合, 可使印字具有超强的耐溶剂性。
- 通过与 DURAINK DLH (专用墨带) 的组合, 可使印字具有高度的清晰度。

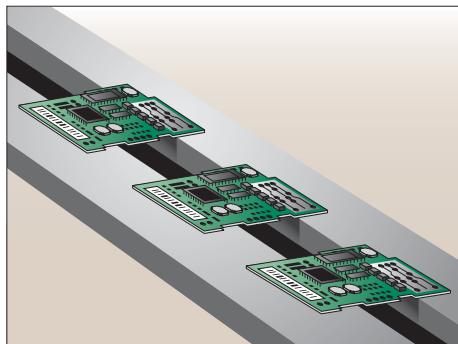


### 构造

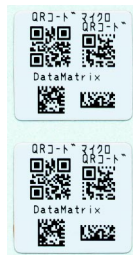


### 用途

- 印制电路板工序管理用标签
- 电子机器、电子部件 (偏导体、气囊、晶体振荡器、半导体等) 标签
- EP-ROM 紫外线遮光标签



高清晰条形码



二次元码



微型标签

### 产品构成

品号	基材的材质	基材厚度 (μm)	颜色	专用墨带
P251H	聚酰亚胺	25	白	DURAINK H
P501H		50		DURAINK DLH